



## Premier trimestre 2007 : activité en ligne avec le plan de développement

*THERMOCOMPACT est un des leaders mondiaux du revêtement et des fils de haute technicité.*

En Milliers d'euros	T1 2006	T1 2007	Variation en %
Fils électroérosion	4 618	6 232	+ 35 %
Fils haute technicité	5 180	5 018	- 3%
Revêtement de surface	1 288	2 129	+ 65 %
<b>TOTAL</b>	<b>11 086</b>	<b>13 379</b>	<b>+ 21%</b>

**THERMOCOMPACT enregistre un chiffre d'affaires de 13,37 M€ sur le premier trimestre 2007 en progression de 21 % par rapport au premier trimestre 2006.** Si le CA du T1 fait ressortir un niveau d'activité soutenu, il faut toutefois noter qu'au T1 2006 la performance du groupe avait été amputée d'environ 1 680 K€ de chiffre d'affaires (incendie).

- **Fils EDM : + 35 %**

La stratégie de volume sur les produits haut de gamme (fils moins chers et plus performants), permet à THERMOCOMPACT d'être serein sur un niveau élevé de commandes dans les mois à venir et de confirmer sa dynamique de croissance.

- **Fils de haute technicité : - 3 %**

Portée par une forte demande mondiale de fils de plus en plus techniques notamment dans les secteurs de l'aéronautique et du médical, l'activité Fils de haute technicité (*Fils et torons revêtus de métaux précieux*), est restée en léger retrait suite à un arrêt momentané de production consécutif à un incident technique. A ce jour, le pôle s'attache à rattraper les retards de livraison occasionnés.

- **Revêtements de surface sur pièces industrielles : + 65 %**

Confirmant les prévisions la branche Revêtements de surface (*Dépôt de métaux précieux sur pièces industrielles*) enregistre une hausse très dynamique de son activité, avec un chiffre d'affaires de 2,1 M€.

**Au cours du quadrimestre, THERMOCOMPACT a procédé à une augmentation de capital qui a été intégralement souscrite et finalisée au 23 avril 2007.** Comme prévu, ces nouveaux moyens seront dédiés au financement du développement du groupe, en Asie et en France.

Les travaux de l'implantation au Vietnam, débutés en janvier 2007, suivent une évolution conforme au plan de marche. L'unité baptisée « Hi-Tech Wires Asia », a pour objectif de produire 1 250 t par an de fils, dont 80 % fils EDM et 20 % fils Haute Technologie.

Cette zone constitue un nouveau levier de croissance pour le groupe qui souhaite y réaliser 25 % de ses ventes d'ici 2010.

*THERMOCOMPACT est coté au Compartiment C d'Euronext Paris  
Code ISIN FR000004037182*

---

Contacts : *Société*

**THERMOCOMPACT**

Karine Cornier

Tel : 04 50 27 20 02

[kcornier@thermocompact.com](mailto:kcornier@thermocompact.com)

*Communication Financière*

**Altedia Finance**

J.Gacoin / S.Allemand

Tel : 01 44 91 52 49

[jgacoin@altedia.fr](mailto:jgacoin@altedia.fr)